F-090

向日本協特許庁(JP)

OD 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平1-212415

MInt CL. 4

广内核理番号

40公開 平成1年(1989)8月25日

H 01:F 17/06

6447-5E 321

H 01 G 4/40 7/075

7048--5년 A-7328--5J 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

複合インダクタンス素子および複合インダクタンス素子を用いた複 **の発明の名称** 合電子部品

頭 昭63-38162 创特

> **62**)H: 頤 昭63(1988) 2月19日

個発 嘢 Ш * 宏

蛛別紀号

大阪府門真市大字門真1008番地 松下電器座業株式会社内 大阪府門真市大字門真1008番地 '松下電器廠業株式会社内

四条 ODH: Ħ Ä 松下置异应学校式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾 外1名

復合インダクタンス業子および複合インダクタ ンス素子を用いた複合電子部品・

ツ. 着笑精中の報酬

- (1) 戦後体プロックに複数の貫着孔を平行に形成 するとともに上記賞攝孔の入口舞器に導出雑子を 形成し、絶縁体の表面に導体値を形成した導電部 材をそれぞれ上記賞選孔に挿入するとともに上記 非複型材の理器と上記事出稿子とを導電ペースト によって接続し、上記微性体プロックの上記入口 に検まれた部分に開発を形成した事を特徴とする 復合インダクタンス素子。
- (2) 磁性体プロックに複数の貫通孔を平行に形成 するとともに上記貫達孔の入口開閉に導出菓子を 形成し、絶縁体の表面に導体膜を形成した導電部 材をそれぞれ上記貫通孔に挿入するとともに上記 御電都材の雑都と上記郷出籍子とを接続し、上記 戦性体プロックの上記入口に挟まれた部分に凹部 を形成し、上記職性体プロックの第1の面および

上記第1の面と反対側の第2の面にそれぞれ端子 を形成するとともに上記面部の誰に上記載子を互 に英道させる配金属薬業指を形成した事を特徴と する複合インダクタンス素子。

- (3) 磁性体プロックに複数の貫通孔を平行に形成 するとともに上記貫道孔の入口具題に導出端子を 形成し、絶縁体の表面に導体膜を形成した導電部 材をそれぞれ上記貫通孔に作入するとともに上記 導電部材の順郎と上記線出稿子とを接続し、上記 ・数性体プロックの上記入口に快速れた部分に顕彰 を形成し、上記載性体プロックの第1の面および 上記第1の顔と反対側の第2の面にそれぞれ様子 を形成するとともに電子部品を上記機性体プロッ ク上に関電子部品の鰡子と上記第1の面上の鑵子 とが接続されるように固定し、上記問部の底に上 記載子を互に導達させる配線用導電指を形成した 事を特徴とする複合電子部品。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野、

本発明はフィルタ装置等のチップ型の連合電子

部基および例ような複合電子部品に適用される複合イングクタンス煮子に関するものである。

従来の技術

デジタル回路の信号練にパルス性信号が伝送される際、急酸な立ち上がり、立ちでかってれがテレビ乗像機等の受信障害などを引き起こす場合かった。また急酸な電圧印無の版のオーバーシュートでアンダーシュートなどによってノイケする。・ノイスカイングクルでは、イングクタだはわりでは、イングクタとコンデンとを認定したものなどかある。

第9個は世来のノイズフィルタを示すものであり、インダクタだけで構成されたものである。3 6はフェライトコアで、資道孔37と資道孔38 が設けられている。資道孔37及び資道孔38の一類側の入口部にはそれぞれ専出類子39及び等 出類子40が事業額によって形成され、また、仮 類似には阿入口部間にまたかるように接続着子も、 1 が再電順によって形成されている。そして、食 近孔37,38の内整置には全面にわたって料理 設が被着形成されている。すなわちフェライトコ 736の中に筒状の導電線路42及び導電線路 43が構成されている。そして、再電線路42の 関端は郷出植子39と接続網子41に再通し、郷 電球路43の関痛は郷出網子40と接続縮子41 に承遺している。中1は郷電線路42の電流に よって出じる微変を表す。

以上のように健素はフェライトコアの言語孔の 内壁に帯電筒を被磨形成することによって専電線 路を設けるというものであり、上記幕電線路に生 じるインダクタンスによってノイズフィルタが構 成されていた。

第10間はその等後間難を示すものである。第 10回において、44は尋覧雑類42によるイン グクタ、45は尋覧雑路43によるインダクタで ある。第11回は第9回に示した複合インダクタ

ンス素子にチップコンデンサ4.6を付加したものであり、インダクタとコンデンサとからなトーパスフィルタが構成されている。フェライトし、フェライトし、フェライトし、アスの外面にチップコンデンサ4.6を接近し、年間にからないでは、インダクなでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザインでは、アンザーでは、アンザーでは、アンザーでは、アンザーでは、アンザーでは、アンザーでは、アンインでは、アンダクタでは、アンデンサーによって、アンダクタでは、アンデンサーバイスを表現である。このようにス作用によってイングクタでは、アンザーでは、アンダクタでは、アンダクタでは、アンジャードでは、アンジャーでは、アンジャ

ところで育従来側のものは同一フェライトコア に数けられた貴選孔内に同じ工程にで同時に形成 された事業簡を利用して構成されたものであり、 双方はほぼ買じ特性を示す事となる。従って双方 のイングクタを超み合わせて所致の周波教特性を 実現しようとしても、双方が常に同じ特性しか示 きないものであれば、数計上大きな制限が生じる こととなり、例えばフィルタに応用した場合に は、原放教物性等を希望通りの特性に一致させる のに気重がある。そこで、貫遊孔内壁の導電器に よって専電線器を影成する代りに複数の営造孔の それぞれに導電器がを輸入することによって選挙 株路を構成し、それによって一体のフェライトコ ア中に複数のインダクタを構成した資金インダク タンス素子が考えられる。このものでは、準電部 材の整部と上記人口の層面に形成された戦出越る とは導電ペーストによって接続される。この様な 構成にすれば、舞一フェライトコア中に多数様の 将電部材を装着することが可能となり、同一フェ ライトコア中にそれぞれ特性の異なる数数のイン グクタンス素子を構成することが可能となる。 従って非常に小さなチップでありなから、高枝度 インググタンス架子を内蔵することができ、例え ばフィルタ装置として応用するならは、小形なが ら希望にそった周被教特性を実現したチップ型 フィルク装置を作ることができる。

発明が解決しようとする保証

このような従来のインダクタンス煮子では、例 えば第11盟および第12塁に示されるように フェライトコアの上にチップコンデンサ等を乗せ てフィルタ装置等の複合電子郵品を構成する場合、 第11回のようにチップコンデンサ46の二つの 選子の内の少なくとも一方の超子をフェライトコ アリらの座面に掛けられたアース側電板菓子(図 ポサマ)に排放させる必要がある。しかし、その ためにはフェライトコア21の上輩から座面にか けて配線所の解電器49を形成する必要がある。 ところが導電器49とフェライトコア36内の導 電線路42と非電線路43との間に保設容量が生 じてしまったり、準理館49の顕微が長くなれば そこにインダクタンスが生じたりして、これらが 特性の劣化をもたらす場合があった。その対策と しては、例えば毎世版49と毎世線路42.43 との間に拝坐容量が出じないようにするために、 アース開導覚護をフェライトコア36の中央に形 成し、例えば毎出銀子39と俳出催子40との間 を過すことも考えられが、今度は非出級子39及

版に、貫通孔に挿入された専業部材の超部と入口の開団に形成された専出領子との間に専電ペーストを被着させる際に、関部の底には導電ペーストが付着せず、上記貨額が取方の専出領子間にで導電ペーストを切り載すように作用する。

実 放 例

以下、本発明における複合インダクタンス素子 および同覧合インダクタンス素子を用いて根成されたフィルタ装置の實施例を図面に基づいて説明 する。

第1回において、1はフェライトによってプロック状に構成されたフェライトコアであり、2ヶ所に實運孔を値えている。2および3はフェライトコア1の實運孔に挿入された様状の導電部材である。導電部材2および3は外径が約1 amほどの大きさのフェライト神に帯体膜としてエッケル下域メッキを施し、更に無メッキを3~6ミクロン施してある。そして、等電部材2の方には表面に関り加工によって達4か形成されている。このように装を形成すると、集の部分では深体腺が割り

び専出版子40と上記アース用導電器とが接近してしまうこととなり、双方の間に浮業容量が生じることにつながる。

また、業果例における事業館路42,43のかわりに複数の質適乳のそれぞに専電部材を挿孔し、専電部材の額部と上記食適乳の入口の原題に形成された専出菓子とを専電ペーストによっては、その製造工程内の専業ペーストを被対させるとなっては、工販別域のため繰り合う事出類子をともに導起ペーストをして設け込む方法を採るのが取りに導起ペーストをして要けるものが取りません。しかし、この際上記等電ペーストが取りの導出場子の関にまたかって付着する可能性があった。

保証を解決するための手数

本発明は以上の問題点を解検するため、貫通孔 を平行に形した微性体プロックの上記貫通孔の入 口に抽まれた部分に関係を影成した。

作用:

以上のように構成することにより、その製造の

取られた状態となり、電波はその際に形成される 帯状球電部に集中する事となる。例えば様々の概 を約0.08mmほどにし、また様々に沿って形成 される帯状線電部5の概を約0.2~0.3mmと し、この極の帯状等電部5を8回ほど急き付けた 状態となるように推取り加工を施すと、導電部状 2の両端の間の直接抵抗値が1~2Ω程度にな る。導電部材3は物道のように基本的な構成は導電部材2とほぼ同様であるが、導電部材3の表面 には無等は影应まれていない。

6 および 7 はフェライトコア 1 に形成された凹部である。フェライトコア 1 の範囲には二つの人口が形成されることとなり、例えば凹部 6 は一方の短面の二つの入口に挟まれた部分に、また関部 7 は他方の頻音の二つの入口に挟まれた部分にそれぞれ形成される。

. 8.9,10.11はそれぞれフェライトコア 1上に導電額を被撃することによって形成された 専出報子であり、それぞれ貫通孔錯解の入口部周 随に投げられている。第2回に切断した状態を示 す。終2回において、13は準電部材2と専出 様子8,9との間を専電可能にする導電ペースト である。

第3回は以上のような構成の複合インダクタン ス素子を用いて作ったフィルタ装備を示すもので ある。第3回において14はチップコンデンサ、 15はチップ抵抗器であり、それぞれフェライト コアーに関定されている。16および17はチッ プコンデンサ14と接触する非世俗であり、フェ ライトコア1上に形成されている。第4個は同フ ィルク装置の鑑賞を示すものである。落4回にお いて18はフェライトコア1の裏側に形成された アース菓子所の専電路である。堺電路16は劉郎 8の底部に形成された帯電阻19を介してアース **姚子用の導電器18に接続されている。また導電** 第17は等出版子9に接続されている。チップコ ンデンサ14の青蟾の都出端子20,21はそれ ぞれ帯電ペーストによって体管指18および課業 箱17に接続されている。チップ抵抗器15は燃 据?の内に収字されており、チップ抵抗器15の

ライトコア1上に使の工程にて独立して構成されたチャプ機銃器15やチャプコンデンサ14を搭載し、これらのチャプ部品とフェライトコア10に構成されたイングウタンス素子とを組み合わせてフィルタ装置を構成したものであり、フェラテトコア上に搭載するチップ紙机器やチャプコンを持つフィルタ装置を検索したものであり、フェラテンサの大きさ値を変えれば、フェライトコアを表層して対性が異なる多種機のフィイルタ装置を作品である。また本実施例では、チャプに依容している。

このようにすると、チャブ抵抗器15の増子と 専出着子9,11とを最短距離で放抗することが 出来、その分替性の劣化を抑えることが出来る。

また、チャプコンデンサ14の28子とフェライトコア1の底面に単級されたアース 坂子とを結め 等電筒はフェライトコア1内の専電部材2,3との間に伴遊客量が生じないようになるべく 等電部材2,3から厳してフェライトコア1の中央に形成するのが質ましい。そのため、本文成例では単電器19は零出編子8と等出版子10との間に配

阿閦の類子22.23はそれぞれに専出線子9と 専出類子11に接続されている。

第5回は上記フィルク検索の等値回路を示すものである。第5回において11は感覚部材2によって構成されたインダクタンス分、L2は事電部材3によって構成されたインダクタンス分、Rはチップ延載器15による抵抗分、Cはチップコンデンサ14によって構成されたキャパシタンス分である。24は事出端子10によって構成された入力均子、25は専出端子8によって構成された出力均子、26はアース端子である。

ここで、本実施制におけるフィルク教授の資故 教特性を第6間に基づいて説明する。第6回において、27はチップ経統器15の抵抗値を5Ωとした場合の調故教特性、28はチップ抵抗器15 の抵抗値を50Ωとした場合の調故教特性である。 このように抵抗値を大きくすると、低い関故教か ら高い夏波数にかけて純抵抗成分を増加せさせた 特性にすることが出来る。なお、29は従来の フィルク数度の特性である。本実施例では、フェ

置されている。この部分は関係6の底部でもあり、 粧果的に導電器19は零出編子8および準出編子 10より後指した枚重に形成されることとなる。

以上の実施例では、フェライトコア1の質解に 世部6と関部7をそれぞれ形成したことにより、 フェライトコア1の上面と底面の間を準常格で結 なのに一方の関部のみを利用すると、他方の関部 を利用してチップ部品を収容したりすることが出 来る。

 を打ち抜き加工することによって構成されている。 リード菓子34の繊維は1字状に曲げられており、 増高35が事業搭19に当たるようにフェライト コア1上に固定される。リード類子30、31: 34を取り付けた後は第8回に示されるように主 悪郷を合成樹脂によってモールドする。

リード増子34と毎電器19との接合部は関部6の画に有るので、その位置はリード選子30の接合部とリード増子31の接合部とを結んだ終に対してすれる事となる。従って、リード増子30.31、34をプリント基復上に関定した状態でフェライトコア1に第7回に示される矢印Aの方向に力をかけても、折り曲げ力がリード准子30.31、34の各々の接合部に集中することがなく、これらの接合部にで折れてしまうのを防ぐことができる。

発物の効果

以上のように本発明は、微性体プロックの資理 礼人口に挟まれた部分に関係を形成したことによ り、製造機能において非常ペーストを被誉させる

4. 密菌の簡単な説明

1 … フェライトコア

2.3~将電部材

A ... 18

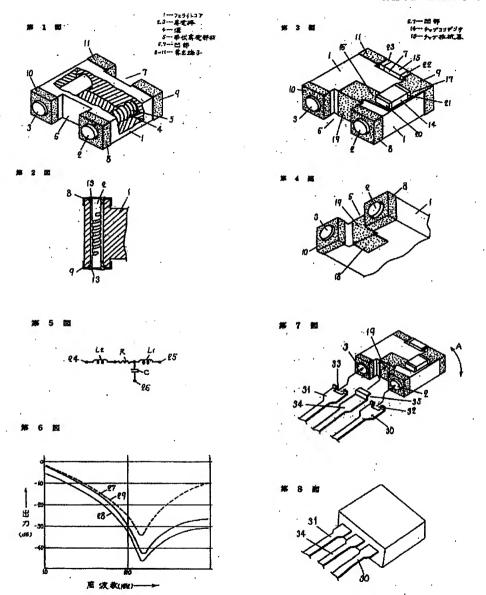
6.7…四部

際、上記回部の底には哪電ペーストは付着しない ので、結果的に上記目部が双方の導出場子の同に 付着しようとする事電ペーストを切り譲すように 作用する事となり、尋出第子の間に上記導電ペー ストがまたがって付着する事がない。他って専電ペーストは着工程においては、双方の導出場子を 同時に導電ペースト値りに接ける方法を取ること が出来、作業能率が非常に向上することとなる。

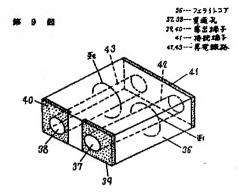
8,9,10,11…専出場于 13…導性ペースト

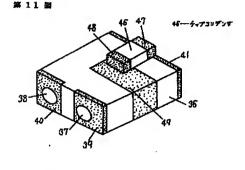
代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名

特閣平1-212415(8)



特属平1-212415(ア)







PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-919416

(43)Date of publication of application: 25.08.1989

(51)Int.Cl.

H01F 17/06 H01G 4/40 H03H 7/075

(21)Application number: 63-038162

nuan 7/07

(22)Date of filing: 19.02.1988

(71)Applicant: (72)Inventor: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

KAWAGUCHE CHIMERO

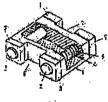
TAGI HIROMITSU

(54) COMPOSITE INDUCTANCE ELEMENT AND COMPOSITE ELECTRONIC PARTS USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the adhesion of conductive paste spreading over between lead-out terminals by a method wherein recesses are formed on the part pinched by the inlets of the through hole of a magnato block.

CONSTITUTION: Two inlets are formed on the end face of a ferrite core 1, a recess 6 is formed on the part pinched by the two inlets located on one end face, and also another recess 7 is formed on the part pinched by the two inlets located on the other end face respectively. Also, lead-out terminals 8W11 are provided on the circumference of the inlet part of the end part of a through hole respectively. Accordingly, when conductive paste 13 is spread between the end part of the conductive members 2 and 3, to be inserted into the through hole, and the lead-out terminals 8W11 to be formed on the circumference of the inlet, the conductive paste 13 is not delerated to the bottom of the recessed parts 8 and 7, and the recesses 8 and 7 work in such a memor that the conductive paste 13 is out off between the lead-out terminals 8 and 10, and 9 and 11. As a result, the adhesion of the conductive paste 13 spreading over between the lead-out terminals 8 and 10, and also between the terminals 9 and 11 can be prevented.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the exeminer's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]